

# 电子产品装接工艺



[电子产品装接工艺\\_下载链接1](#)

著者:刘晓利 编

出版者:

出版时间:2010-7

装帧:

isbn:9787121111242

《电子产品装接工艺》以培养电子行业的高级技能应用型人才为宗旨，结合现代化生产

电子产品的工艺顺序，采用项目式教学方法，将每项生产工艺作为一个实际项目来进行相关知识的讲授。整本教材以电子产品生产工艺过程进行组织，共包括六个项目：常用电子元器件与整机技术文件、电子工程图的识图与设计、印制电路板的制作、印制电路板的组装、电子产品总装、电子设备的整机调试与检验。每个项目包括项目分析和若干任务及习题。每个任务包括任务提出、任务相关知识、任务实施等，并配备有相应的评分标准，用以培养学生电子产品装接的基本技能。

《电子产品装接工艺》适用于高职高专院校电子信息类专业的教学，也可供从事电子行业的工程技术人员参考。教材配备有配套的电子课件，可供教师在教学中使用，也可供学生复习或自学。

作者介绍:

目录:

[电子产品装接工艺\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[电子产品装接工艺\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[电子产品装接工艺\\_下载链接1](#)